## 11,10

# Фазовый переход металл—диэлектрик в тонких пленках диоксида ванадия, легированного железом

© В.Н. Андреев, В.А. Климов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: vn.andreev.solid@mail.ioffe.ru

#### (Поступила в Редакцию 22 мая 2018 г.)

Проведены исследования электропроводности поликристаллических пленок  $V_{(1-x)}Fe_xO_2$  в широком интервале температур, охватывающем область как металлической, так и диэлектрической фазы. Показано, что при увеличении концентрации железа фазовый переход металл-диэлектрик смещается в сторону низких температур, тогда как температурная область перехода в легированных образцах испытывает дополнительное уширение по сравнению с чистым VO<sub>2</sub>. Для объяснения температурной зависимости электропроводности диэлектрической фазы  $V_{(1-x)}Fe_xO_2$  применена модель прыжковой проводимости, учитывающая влияние тепловых колебаний атомов на резонансный интеграл. Вычислены значения параметра  $\varepsilon$  в зависимости от степени легирования VO<sub>2</sub>.

Работа частично поддержана научной программой ОФН РАН.

DOI: 10.21883/FTT.2018.12.46734.142

### 1. Введение

В монокристаллах стехиометрического диоксида ванадия (VO<sub>2</sub>) при температуре  $T_c \approx 340 \,\mathrm{K}$  наблюдается фазовый переход металл-диэлектрик (ПМД). В результате большинство физических свойств этого соединения меняются кардинальным образом [1,2]. При температуре выше 340 К VO<sub>2</sub> является металлом (тетрагональная фаза R), а его электропроводность ( $\sigma$ ) составляет  $\sim 10^4 \, \Omega^{-1} \cdot \mathrm{cm}^{-1}$  и, как это характерно для металлов, уменьшается с ростом температуры. При охлаждении ниже  $T_c$  и переходе в моноклинную фазу  $M_1$  электропроводность диоксида ванадия скачком падает на пять порядков величины и с понижением температуры продолжает уменьшаться. В случае тонких поликристаллических пленок, которые предпочтительны для создания конкретных технических устройств, свойства ПМД в целом сохраняются, однако параметры перехода несколько изменяются. В частности, величина скачка электропроводности уменьшается до трех порядков величины, а сам переход размывается в средней крутой части ПМД на несколько градусов, тогда как на краях перехода это размытие составляет более 10 К. Мощным фактором, влияющим на ПМД в VO2, является легирование. Легирующие примеси являются примесями замещения, и по характеру действия на фазовый переход (ФП) их можно разбить на две группы: группа Nb и группа Cr. К группе Nb относятся Mo, W, Re, действие которых сводится, в основном, к снижению температуры ФП. Никаких новых низкотемпературных фаз кроме фазы M<sub>1</sub> при этом не образуется. Понижение Т<sub>с</sub> при легировании этими примесями связывают с увеличением параметров решетки и с образованием ионов V<sup>3+</sup> [3-5]. К группе Сг относятся Al, Fe, Ga. Эти присадки превращают V<sup>4+</sup>

в решетке в V<sup>5+</sup> и способствуют стабилизации двух новых низкотемпературных фаз — М2 и Т, фазовая диаграмма которых получена в [6]. Моноклинная фаза  $M_1$  может быть представлена как результат двух искажений: спаривания V атомов вдоль оси (001)<sub>R</sub> и зигзагообразного искажения вдоль осей кислородного октаэдра. В моноклинной фазе M<sub>2</sub> половина атомов V (подрешетка А) спарены и распологаются вдоль оси  $(001)_R$ , а другая половина (подрешетка В) образует зигзагообразные цепочки вдоль того же направления. Триклинная фаза Т характеризуется нарастанием наклонов в подрешетке А и увеличением димеризации зигзагообразных цепочек в подрешетке В, что в конце концов приводит к эквивалентным подрешеткам А и В в фазе M<sub>1</sub>. Подчеркнем, что катионы примесей рассматриваются не просто как доноры или акцепторы, но и как центры внутреннего расширения или сжатия кристаллической структуры соответственно, а наличие внутренних или внешних упругих напряжений оказывает сильнейшее влияние на процесс ПМД в диоксиде ванадия [7–9].

Исследованию легированных монокристаллов и тонких пленок диоксида ванадия в последние годы уделяется большое внимание, поскольку это может позволить объяснить природу фазового перехода [10–13]. Интерес к этому соединению связан еще и с развитием нано технологий [7].

Несмотря на то, что VO<sub>2</sub> интенсивно исследуется на протяжении нескольких десятилетий, до сих пор не решен вопрос о природе ПМД в этом соединении, как влияют электрон-фононное взаимодействие и электронные корреляции на характеристики этого оксида, а экспериментальные данные по электропроводности чистого и легированного диоксида ванадия фрагментарны и проведены в узком температурном диапозоне. Ранее мы исследовали электропроводность чистого диоксида ванадия в широком интервале температур и показали, что электроперенос в VO<sub>2</sub> осуществляется прыжками поляронов малого радиуса, на которые оказывают влияние тепловые колебания решетки [1]. В рамках такого подхода в предлагаемой работе мы рассматриваем свойства диоксида ванадия, легированного железом.

# 2. Эксперимент

Тонкие пленки диоксида ванадия  $V_{(1-x)}Fe_xO_2$  были синтезированы методом одновременного лазерного напыления из мишеней металлического V (99.9%) и металлического Fe (99.8%) в атмосфере кислорода при температуре 750–900 К. Так как температуры плавления ванадия и железа близки, о степени легирования (x) судили по относительному времени испарения каждой из мишеней. В качестве подложек использовали сапфир (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Толщина пленок составляла 50–60 nm.

За процессом температурного фазового перехода следили по изменению отражательной способности исследуемых пленок на длине волны  $\lambda = 1.54 \,\mu\text{m}$  и по изменению электропроводности этих пленок, измеренной по стандартной четырехзондовой методике. В последнем случае перед синтезом пленки на подложку методом лазерного напыления в вакууме наносились платиновые электроды.

# 3. Результаты и обсуждение

Температурные зависимости электропроводности тонких пленок чистого и легированного железом диоксида ванадия представлены на рис. 1. Из рисунка видно, что по мере увеличения концентрации железа, температура ПМД смещается в сторону низких температур. При небольших концентрациях примеси параметры ПМД, за исключением Т<sub>с</sub>, практически не меняются. Как и в чистом VO<sub>2</sub> скачок электропроводности в легированных образцах составляет три порядка величины, а ширина гистерезиса остается равной 8К. Однако при дальнейшем увеличении концентрации железа ПМД начинает деградировать, что проявляется в значительном уменьшении скачка электропроводности, уширении области перехода, но сама температура ПМД перестает смещаться в сторону низких температур. По-видимому это связано с ослаблением фазового перехода первого рода и постепенного превращения его в переход второго рода из-за размытия фазовых границ диэлектрических фаз M<sub>1</sub>, *M*<sub>2</sub> и *T*. Мы не будем обсуждать деградацию ПМД происходящую при высоких концентрациях примеси, а подробно остановимся на области концентраций железа, где параметры ПМД практически не меняются, смещается лишь температура  $T_c$ . На рис. 2, a, b соответственно показаны зависимости  $\sigma(T)$  в области ПМД при нагреве и охлаждении для чистого VO<sub>2</sub> и V<sub>(1-x)</sub>Fe<sub>x</sub>O<sub>2</sub> (x = 0.04

heating σ,  $\Omega^{-1} \cdot cm^{-1}$ = 0.04cooling heating 10 cooling heating cooling 1  $10^{-1}$ 300 240 260 280 320 340 360 380 T, K

 $V_{(1-x)}Fe_xO_2$ 

 $10^{3}$ 

 $10^{2}$ 

heating

cooling

x = 0

**Рис. 1.** Температурные зависимости электропроводности пленок  $V_{(1-x)}$  Fe<sub>x</sub>O<sub>2</sub> при изменении концентрации железа.





**Рис. 2.** Температурные зависимости электропроводности пленок чистого и легированного железом VO<sub>2</sub> в области фазового перехода: *a* — полученные при нагревании; *b* — полученные при охлаждении.

и 0.08). Отметим, что концентрация примеси в нашем случае значительно выше, чем в [6]. Величина электропроводности в металлической фазе для представленных образцов составляет  $\sigma_m \sim 10^3 \, \Omega^{-1} \cdot \mathrm{cm}^{-1}$ , что близко к мотовскому пределу для минимальной металлической проводимости [14], однако характер  $\sigma(T)$  не является металлическим. Это, по-видимому, связано с андерсоновской локализацией вызванной неоднородностями состава зерен и дефектами в межзеренных границах (пленки поликристаллические). Заметим, что в монокристаллах  $\sigma_m \sim 10^4 \, \Omega^{-1} \cdot \mathrm{cm}^{-1}$  и проводимость носит металлический характер [1]. Фазовый переход в поликристаллической пленке отличается от монокристалла не только величиной скачка  $\sigma$ , но и формой температурной зависимости перехода. В монокристалле это — вертикальная линия, обусловленная лавинообразным переходом по всему объему образца. В поликристаллической пленке лавинообразный переход происходит самостоятельно в объеме каждого зерна и поэтому линия  $\sigma(T)$ в области ПМД даже в средней, наиболее крутой, части размазана на  $\Delta T \sim 8$  К. В добавление к этому, в начале и конце перехода имеются "крылья", растянутые на  $\Delta T \sim 20$  К. Ширина гистерезиса в наших пленках равна  $\Delta T \sim 8 \,\mathrm{K}$ , а температурный интервал, в котором происходит ПМД, растянут на  $\Delta T \sim 50 \,\mathrm{K}$  (расстояние между точками, где прямая и обратная ветви гистерезиса сливаются). На уширение области ПМД влияют также эффекты протекания [15]. Поэтому на кривых отражательной способности пленок от температуры, где эффекты протекания отсутствуют, эта область более узкая. Из сравнения формы ветвей гистерезиса при нагреве и охлаждении в чистом и легированном VO2 (рис. 2) следует, что в  $V_{(1-x)}Fe_xO_2$  верхняя треть ветвей гистерезиса избыточно размывается и наклоняются в сторону высоких температур, поглощая часть высокотемпературного "крыла" гистерезиса. Возможно, такое поведение является следствием расщепления ПМД, связанным с последовательным переходом фазовых границ *R*-*M*<sub>2</sub> и *M*<sub>2</sub>-*T*. Из-за "размазки" по температуре эти переходы сливаются в один, но из сравнения с чистым VO2, где присутствует только одна фазовая граница *R*-*M*<sub>1</sub>, подобный механизм кажется разумным. Отметим, что при измерении магнитной восприимчивости в  $V_{(1-x)}$  Fe<sub>x</sub>O<sub>2</sub>, также наблюдался двойной переход [16].

Результаты измерения электропроводности чистого и легированного железом VO<sub>2</sub> после перехода в диэлектрическую фазу при охлаждении до температуры T = 240 К показаны на рис. 1. Видно, что зависимость  $\sigma(T)$  линейна в координатах  $lg(\sigma)$  от *T*. Ранее мы исследовали электропроводность диоксида ванадия и показали, что его проводимость описывается прыжками поляронов малого радиуса, на которые влияют тепловые колебания решетки [1]. Так как механизм переноса заряда в диэлектрической фазе при легировании диоксида ванадия меняться не должен, то уместно рассматривать электропроводность V<sub>(1-x)</sub>Fe<sub>x</sub>O<sub>2</sub> в рамках модели В. Брыксина [17]. В этой модели учитывается эффект теплового смещения атомов решетки на вероятность междоузельных перескоков малых поляронов. Смещения атомов приводят к изменениям в перекрытии волновых функций состояний на соседних узлах. Этим перекрытием определяется резонансный интеграл (I). В первом приближении I меняется с расстоянием (R), на котором происходит перескок, как  $\exp(-\alpha R)$ , где  $\alpha^{-1}$ есть эффективный радиус локализации. В свою очередь, прыжковая подвижность носителя заряда, определяющая электропроводность диоксида ванадия пропорциональна  $I^2$ . Для малых величин  $\alpha^{-1}$ , порядка амплитуды решеточных колебаний (р), можно предположить, что  $I^2$  должен зависеть линейно от  $\rho$ . Поэтому в случае зависимости  $I^2$  от  $\rho$  допустимо заменить  $I^2$  на  $\langle I^2 \rangle$ , где угловые скобки обозначают фононное усреднение через перенормировку фактора Дебая-Уоллера.

$$\langle I^2 \rangle = I^2 \exp(2\alpha^2 \langle \rho^2 \rangle), \tag{1}$$

где  $\langle \rho^2 \rangle$  — среднеквадратичное тепловое смещение атомов на узлах решетки. Расчет прыжковой проводимости в модели поляронов малого радиуса с учетом влияния тепловых колебаний решетки на резонансный интеграл приводит к следующей зависимости электропроводности от температуры:

$$\sigma = en \frac{ea^2}{2h} \frac{\pi^{1/2} I^2}{E_a^{1/2} (k_{\rm B}T)^{3/2}} \exp\{-E_a/k_{\rm B}T + k_{\rm B}T/\varepsilon\}, \quad (2)$$

где *а* — постоянная решетки, *E<sub>a</sub>* — энергия, требуемая для осуществления перескока электрона, *n* концентрация носителей заряда, *e* — заряд электрона, *h* — постоянная Планка,  $\varepsilon$  — величина, имеющая размерность энергии и учитывающая влияние тепловых колебаний решетки на резонансный интеграл. В области высоких температур, когда  $2k_{\rm B}T > \hbar\omega_q$  (где  $\hbar = h/2\pi$ ,  $\omega_q$  — частота оптического фонона),  $\varepsilon$  связана со среднеквадратичным тепловым смещением  $\langle \rho^2 \rangle$  соотношением

$$\varepsilon = k_{\rm B} T / 2\alpha^2 \langle \rho^2 \rangle. \tag{3}$$

Анализ выражения (2) показывает, что при низких температурах второй член под экспонентой становится пренебрежимо малым по сравнению с первым, тогда как при высоких температурах доминирует уже второй член. Поэтому в низкотемпературном пределе выражение (2) может быть представлено в виде

$$\ln(\sigma T^{3/2}) = A - E_a/k_{\rm B}T,\tag{4}$$

где А и Е<sub>а</sub> не зависят от температуры.

Напротив, в высокотемпературном пределе выражение (2) может быть представлено как:

$$\ln(\sigma T^{3/2}) = A + k_{\rm B} T/\varepsilon, \tag{5}$$

где А и є не зависят от температуры.

В [1] мы показали, что  $\sigma(T)$  VO<sub>2</sub> в области температур выше  $T \sim 240$  К может быть описана зависимостью (5). Эта зависимость для VO<sub>2</sub> и V<sub>(1-x)</sub>Fe<sub>x</sub>O<sub>2</sub>



**Рис. 3.** Зависимость  $\ln(\sigma T^{3/2}) = A + k_{\rm B}T/\varepsilon$  пленок  $V_{(1-x)}$  Fe<sub>x</sub>O<sub>2</sub> с разной концентрацией железа.

(x = 0.04 и 0.08) представлена на рис. 3. Видно, что при повышении концентрации железа наклон прямой, равный  $\varepsilon^{-1}$ , увеличивается. Значения  $\varepsilon$  для VO<sub>2</sub> и V<sub>(1-x)</sub>Fe<sub>x</sub>O<sub>2</sub> (x = 0.04 и 0.08) получились равными 2.72 · 10<sup>-3</sup> eV, 2.35 · 10<sup>-3</sup> eV и 2.15 · 10<sup>-3</sup> eV, соответственно. Величина  $\varepsilon^{-1}$  пропорциональна времени туннелирования малого полярона через барьер между соседними узлами. Иными словами подвижность полярона тем больше, чем меньше величина  $\varepsilon^{-1}$ . Из наших данных следует, что по мере увеличения концентрации железа в диоксиде ванадия увеличивается и величина  $\varepsilon^{-1}$ , а это можно трактовать как усиление локализации носителя заряда на узле вследствие расширения кристаллической решетки, что приводит к понижению температуры ПМД.

## 4. Заключение

Показано, что легирование железом диоксида ванадия приводит к существенному изменению температурной зависимости электропроводности  $V_{(1-x)}Fe_xO_2$  по сравнению с чистым VO2. Показано, что дополнительное размытие  $\sigma(T)$  в области ПМД при приближении к металлической фазе в легированных образцах VO<sub>2</sub>, может быть следствием образования дополнительных фазовых границ R-M<sub>2</sub> и M<sub>2</sub>-T. Электропроводность диэлектрической фазы V<sub>(1-x)</sub>Fe<sub>x</sub>O<sub>2</sub> хорошо описывается моделью малого полярона, учитывающей влияние тепловых колебаний атомов решетки на резонансный интеграл. Определен характерный параметр модели є для чистого и легированного VO<sub>2</sub>. Показано, что энергия є, учитывающая влияние тепловых колебаний решетки на вероятность туннелирования малого полярона через барьер между соседними узлами, уменьшается с ростом концентрации легирующей примеси. Возможно это связано с увеличением параметров решетки.

### Список литературы

- [1] В.Н. Андреев, В.А. Климов. ФТТ 49, 2146 (2007).
- [2] A. Zilbersztejn, N.F. Mott. Phys. Rev. B 11, 4383 (1975).
- [3] В.Н. Андреев, В.А. Климов. ФТТ 58, 590 (2016).
- [4] G. Villeneuve, A. Bordet, A. Casalot, J.P. Pouget, H. Launois, P. Lederer. J. Phys. Chem. Solids 33, 1953 (1972).
- [5] M. Ritschel, N. Mattern, W. Bruckner, H. Oppermann, G. Strover, W. Moldenhauer, J. Henre, E. Wolf. Krist. Techn. 12, 1221 (1977).
- [6] M. Marezio, D.B. McWhan, J.P. Remeika, P.D. Dernier. Phys. Rev. B 7, 2541 (1972).
- [7] J.H. Park, J.M. Coy, T.S. Kasirga, C. Huang, Z. Fei, S. Hunter, D.H. Gobden. Nature 500, 431 (2013).
- [8] J. Wu, Q. Gu, B.S. Guiton, N.P. de Leon, L. Ouyang, H. Park. Nano Lett. 6, 2313 (2006).
- [9] A. Tselev, I.A. Luk'yanchuk, I.N. Ivanov, J.D. Budai, J.Z. Tischler, E. Strelkov, K. Jones, A. Kolmakov, S.V. Kalinin. Nano Lett. 10, 4409 (2010).
- [10] E. Strelkov, A. Tselev, I. Ivanov, J.D. Budai, J. Zhang, J.Z. Tischler, I. Kravchenko, S.V. Kalinin, A. Kolmakov. Nano Lett. 12, 6198 (2012).
- [11] T.J. Hanlon, J.A. Coath, M.A. Richardson. Thin Solid Films 436, 269 (2003).
- [12] C. Marini, E. Arcangeletti, D.Di Castro, L. Baldassare, A. Perucchi, S. Lupi, L. Malavasi, L. Boeri, E. Pomjakushina, K. Conder, P. Postorino. Phys. Rev. B 77, 235111 (2008).
- [13] В.Н. Андреев, В.А. Климов, М.Е. Компан, Б.А. Мелех. ФТТ 56, 1802 (2014).
- [14] N.F. Mott. Metall–Insulator Transitions. Tailor and Francis, LTD, London (1974).
- [15] V.N. Andreev, T.V. Smirnova, F.A. Chudnovskii. Phys. Status Solidi B 77, K97 (1977).
- [16] E. Pollert, G. Villeneuve, F. Menil, P. Hagenmuller. Mater. Res. Bull. 11, 159 (1976).
- [17] В.В. Брыксин. ЖЭТФ 100, 1556 (1991).

Редактор К.В. Емцев